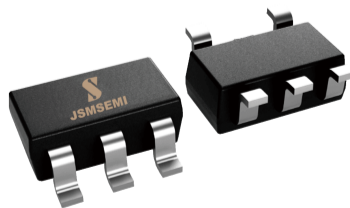


1 产品概述

NCP51100是一款低电压功率 MOSFET 和 IGBT 同相位栅驱动器。专有的门锁免疫 CMOS 技术可以实现高鲁棒性的单芯片集成结构。NCP51100逻辑输入电平兼容低至3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出驱动器具有宽 VCC 范围、带滞后的欠压锁定和输出电流缓冲级。可以在-40℃至 125℃温度范围内工作。



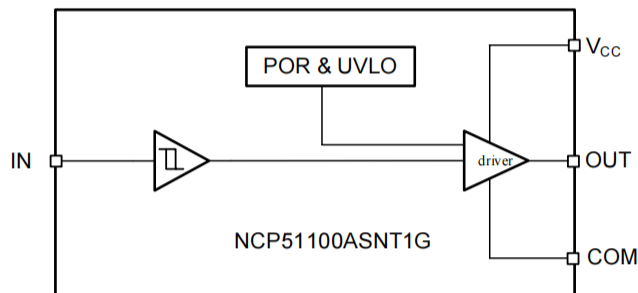
2 产品特性

- CMOS 施密特触发输入
 - 输入输出同相位
 - 兼容 3.3 V 输入逻辑
 - 工作范围：5V~25V
 - 高电容负载驱动能力：
 - 在 1nF 负载时，开关时间< 100ns
 - 宽温度范围：-40℃~125℃
 - 欠压锁定
 - 欠压锁定正向阈值 4.0V
 - 欠压锁定负向阈值 3.9V
 - 芯片开通/关断延时特性
 - Ton/Toff=50ns/50ns
 - 驱动电流能力：
 - 拉电流/灌电流=2A/2A
 - 符合 RoSH 标准
- SOT23-5

3 应用范围

- 交换式电源、开关变换器
- 通用栅驱动器
- 驱动 MOSFETs 和 IGBTs

简化示意图



4 引脚功能描述

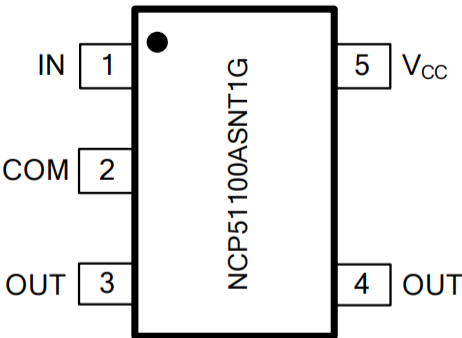


图 4-1 5 脚 SOT23-5 顶视图

表 4-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	IN	逻辑输入端
2	COM	地引脚
3	OUT	栅驱动输出
4	OUT	栅驱动输出
5	V _{CC}	电源

5 产品规格

5.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	-0.3	25	V
V_O	输出电压	-0.3	$V_{CC}+0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压	-0.3	$V_{CC}+0.3$	

5.2 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	热阻	—	151	°C/W
T_S	存储温度	-55	+150	°C
T_J	结温	—	+150	
T_L	引脚温度	—	300	

5.3 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
V_{CC}	电源电压	5.0	20	V
V_O	输出电压	0	V_{CC}	
V_{IN}	逻辑输入电压	0	V_{CC}	
T_A	环境温度	-40	125	°C

5.4 电气特性

无特殊说明的情况下 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{V}$ 。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	逻辑高电平“1”输入电压	2.7	—	—	V
V_{IL}	逻辑低电平“0”输入电压	—	—	0.8	V
V_{CCUV+}	V_{CC} 欠压正向阈值	—	4.0	—	V
V_{CCUV-}	V_{CC} 欠压负向阈值	—	3.9	—	V
V_{CCUVHY}	V_{CC} 欠压迟滞	—	0.1	—	V
I_{IN+}	逻辑“1”输入电流	—	50	100	μA
I_{IN-}	逻辑“0”输入电流	—	—	5	μA
V_{OH}	高电平输出电压降	—	—	0.35	V
V_{OL}	低电平输出电压降	—	—	0.35	V
I_Q	电源电流	—	180	400	μA
I_{O+}	输出高短路脉冲电流	—	2	—	A
I_{O-}	输出低短路脉冲电流	—	2	—	A
t_R	上升时间($V_{CC} = 15\text{V}$, $C_{LOAD} = 1000\text{pF}$)	—	25	55	ns
t_F	下降时间($V_{CC} = 15\text{V}$, $C_{LOAD} = 1000\text{pF}$)	—	25	55	ns
t_{ON}	开通传输延时($V_{CC} = 15\text{V}$, $C_{LOAD} = 1000\text{pF}$)	—	50	95	ns
t_{OFF}	关断传输延时($V_{CC} = 15\text{V}$, $C_{LOAD} = 1000\text{pF}$)	—	50	95	ns

6 功能描述

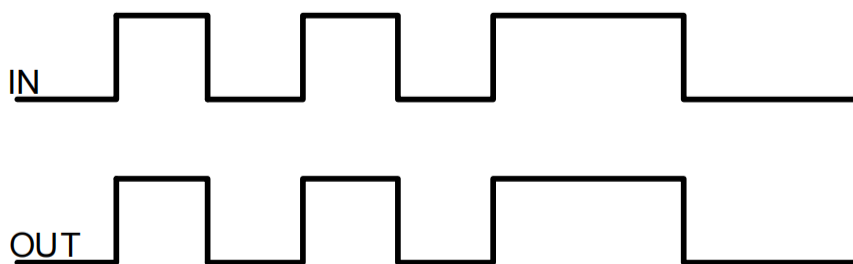


图 6-1 输入输出波形图

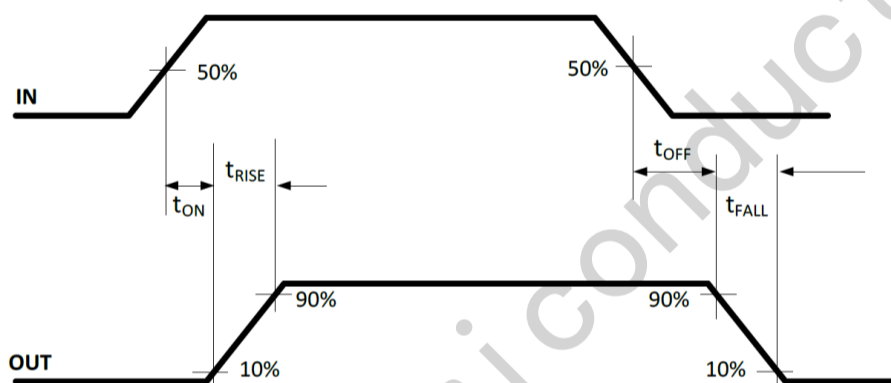


图 6-2 传播延时波形图

7 NCP51100ASNT1G说明

7.1 功能框图

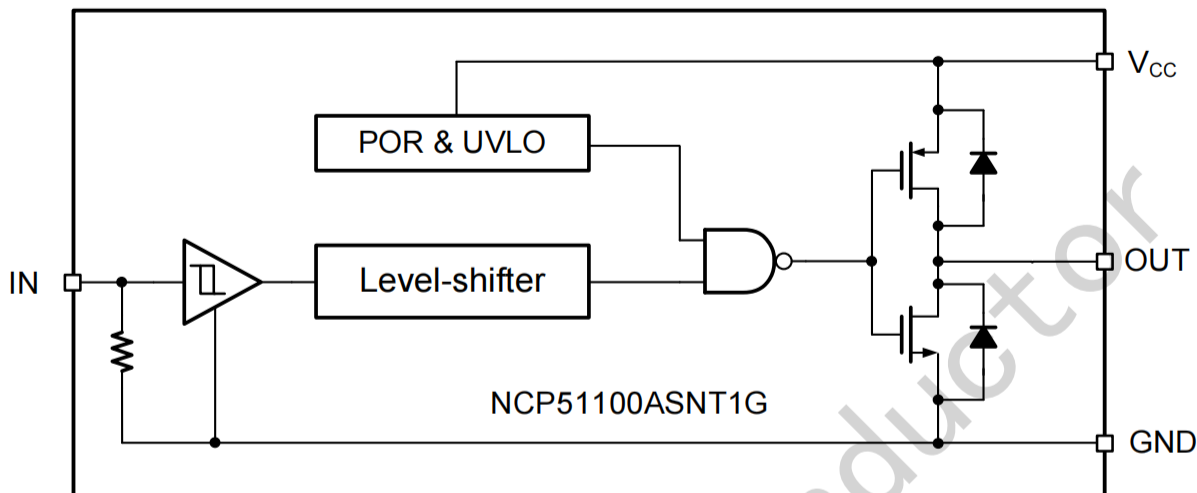


图 7-1 NCP51100功能框图

7.2 典型应用电路

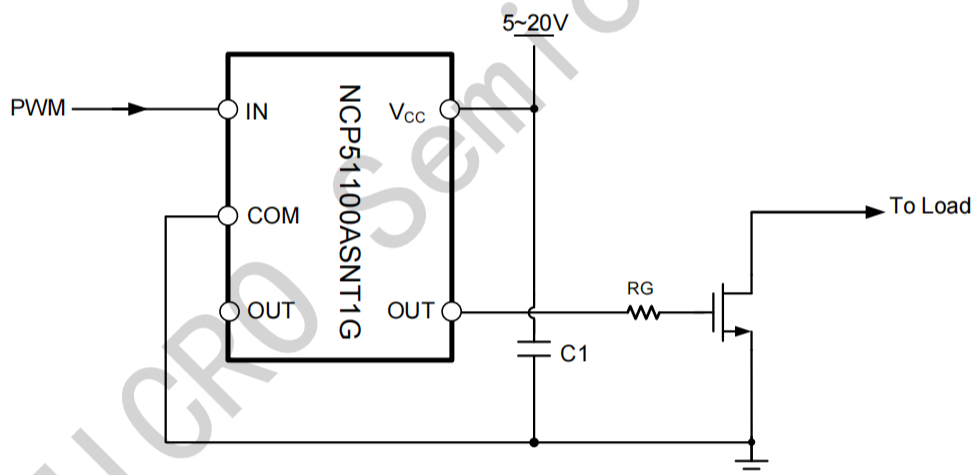
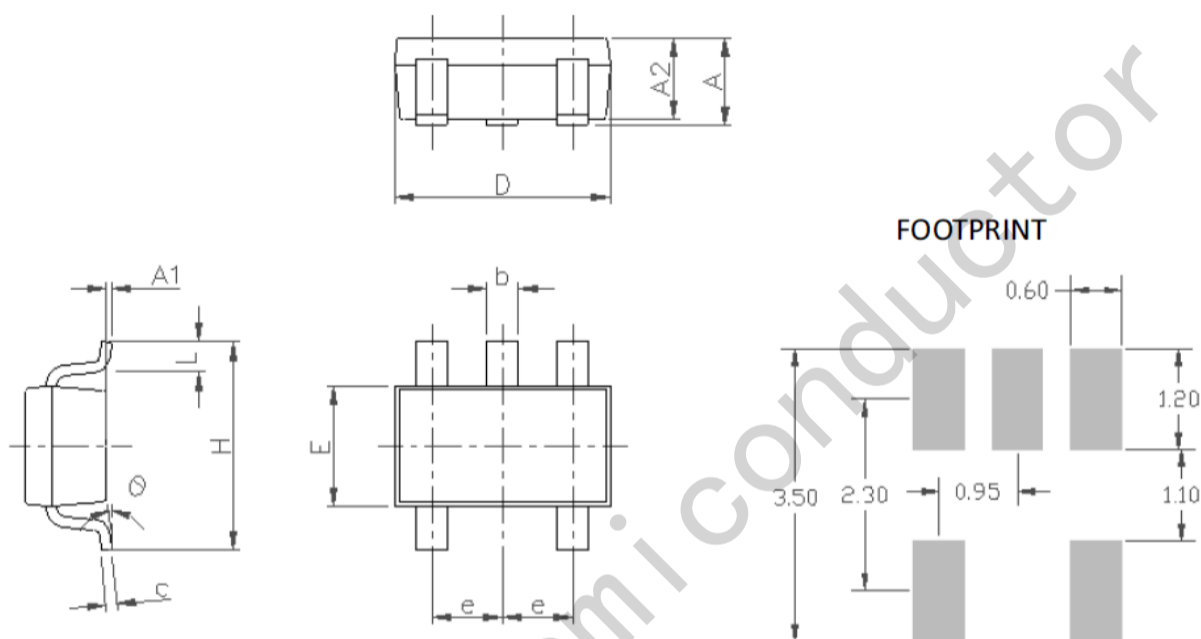


图 7-2 NCP51100典型应用电路图

8. 封装信息

SOT23-5 Package Outlines



SOT23-5 Package Dimensions

Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
A	0.9	-	1.45	E	1.50	-	1.75
A1	0.00	-	0.15	e	-	0.95	-
A2	0.90	-	1.30	H	2.60	-	3.00
b	0.30	-	0.50	L	0.30	-	0.60
c	0.09	-	0.20	θ	0.00	-	10.00
D	2.80	-	3.05				